

國立中山大學 函

地址：804高雄市鼓山區蓮海路70號
承辦人：梁瑋文
電話：07-5252000#2711



受文者：高雄市土木技師公會

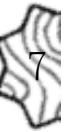
發文日期：中華民國114年7月31日

發文字號：中產營字第1141400614號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：半導體工作坊-先進元件封裝技術趨勢解析招生簡章.pdf、AI實戰工作坊-多模態企業應用與模型技術趨勢招生簡章.pdf (1140S01445_1_31160548278.pdf、1140S01445_2_31160548278.pdf)



主旨：檢送本校推廣教育組辦理「半導體與AI實戰工作坊」招生資訊，敬請惠予公告，並轉知所屬踴躍報名參加，請查照。

說明：

一、半導體工作坊-先進元件×封裝技術趨勢解析。

(一)上課時間：114年8月23日，星期六09:00~16:00，共6小時。

(二)科目名稱：

1、先進元件技術趨勢介紹。

2、先進電子封裝技術發展與可靠度分析介紹。

二、AI實戰工作坊：多模態企業應用與模型技術趨勢

(一)上課時間：114年9月20日至114年9月21日，星期六日09:00~16:00，共12小時。

(二)科目名稱：

1、生成式AI語言模型技術新趨勢：推理(Inference)、檢索增強生成(RAG)、與微調(Finetune)。

2、打造企業多模態AI客服：整合語音、文字、圖片與RAG
的開源實戰工作坊。

三、上課地點：國立中山大學國際研究大樓（高雄市鼓山區蓮
海路70 號）。

四、詳細課程資訊簡章及優惠專案請至本校「推廣教育課程資
訊入口網站」查詢（[https://ceo-ogiaca.nsysu.edu.](https://ceo-ogiaca.nsysu.edu.tw)
tw）。

五、課程聯絡窗口：(07)525-2000分機2711，專線：(07)525-
2700。

正本：各政府機關、各公私立大專院校、各公私立高級中學、各公私立高級職業學校、
各公司行號、各大醫療機構

副本：本校全球產學營運及推廣處

